



2024年7月12日

各位

会社名 株式会社 i s p a c e
代表者名 代表取締役 CEO 袴田 武史
(コード番号：9348 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 CFO 野崎 順平
(TEL.03-6277-6451)

資金の借入（シンジケートローン）に関するお知らせ

当社は、[2024年4月24日付「資金の借入及び借入金の返済に関するお知らせ」](#)でお知らせしました通り、2024年4月30日付で実行した短期借入金の期間満了（満期日：2024年7月31日）に向け、複数の金融機関とパーマネントローン化の手法について協議を重ねてまいりました。今般、2024年7月12日開催の取締役会において、当該短期借入金の満期日と同日付の実行予定として、株式会社三井住友銀行をアレンジャー、株式会社みずほ銀行をコアレンジャーとするシンジケートローンによる100億円の長期借入を行うことについて決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 資金借入の理由

本件借入は、当社のペイロードサービスにおいて使用するランダー（月着陸船）並びにローバー（月面探査車）の開発及び運用等（含むその他関連費用）に係る運転資金として計100億円の資金を調達するものです。当該長期借入により、手元資金の拡充及び財務基盤の安定性をより一層高め、機動的な経営判断を行えるようにし、当社の宇宙開発における技術の品質向上サイクルを更に加速させ、急拡大している市場需要を取り込んでいくことを企図しております。

2. 資金借入（シンジケートローン契約）の概要

① 借入金額	100億円
② 借入金利	変動金利（基準金利＋スプレッド）
③ 借入実行日	2024年7月31日（予定）
④ 借入期間	3年3カ月
⑤ 資金使途	運転資金
⑥ 返済方法	期日一括返済
⑦ 担保・保証	無担保・無保証
⑧ アレンジャー兼エージェント	株式会社三井住友銀行
⑨ コアレンジャー	株式会社みずほ銀行

⑩ 借入先	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社商工組合中央金庫 株式会社 SBI 新生銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社りそな銀行
-------	---

3. 今後の見通し

本件借入による 2025 年 3 月期通期連結業績予想に与える影響は軽微であると考えますが、今後の業績に重大な影響を与えることが明らかになった場合には、速やかに開示いたします。

以上